

臺北市建築管理工程處 函

地址：110臺北市信義區市府路1號
承辦人：曾思敏
電話：02-27208889或1999轉8405
電子信箱：bu5674@gov.taipei

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國115年1月30日

發文字號：北市都建營字第1156006551號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：社團法人臺灣智慧建築協會114年12月29日台智建字第1140083號函、展覽活動簡

介1份 (41209651_1156006551_1_ATTACH1.pdf、

41209651_1156006551_1_ATTACH2.pdf、41209651_1156006551_1_ATTACH3.pdf)

主旨：有關社團法人臺灣智慧建築協會邀請參加2026 Build for NEXTGEN國際永續智慧建築暨智慧建材展一案，詳如說明請查照。

說明：

一、依社團法人臺灣智慧建築協會114年12月29日台智建字第1140083號函辦理。

二、本件係社團法人臺灣智慧建築協會(TIBA)將於115年9月1日至4日假台北世貿一館舉辦「2026 Build for NEXTGEN國際永續智慧建築暨智慧建材展」。本次展會將設立「六都智慧城市專區」免費提供2至4個展位用於展示智慧建築、公共建設及淨零社區推動成果，並邀請本府相關局處及地方產學單位組團參觀，相關資料詳附件。

三、轉請有意願參展機關單位逕洽本案主辦方：社團法人臺灣智慧建築協會（聯絡人：陳怡君、連絡電話(02)2752-8072#106）。

正本：臺北市政府都市發展局、臺北市政府工務局、臺北市建築師公會、財團法人台灣



建築中心

副本：電文
交換章
2026/01/30
11:36:54

裝

訂

線

54



社團法人台灣智慧建築協會 函

立案證號：內政部台內社字第 0990058501 號函核准立案

協會地址：臺北市信義區基隆路二段 23 號 12 樓之 1

聯絡人：陳怡君

聯絡電話：(02)2752-8072#106

電子郵件：nextgen@tiba.org.tw

受文者：臺北市政府秘書處

發文日期：中華民國 114 年 12 月 29 日

發文字號：台智建字第 1140083 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026 Build for NEXTGEN 展覽簡介乙份

主旨：誠摯邀請貴府參加「2026 Build for NEXTGEN 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，展示城市智慧建築與永續政策成果，並率團參觀展覽，請查照。

說明：

- 一、 本會長期推動智慧建築、智慧建材與建築數位暨淨零轉型，並與內政部建築研究所及亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)合作，推動智慧建築標章、智慧建材標章及國際交流，為國內智慧建築產業主要推動單位。
- 二、 為呼應政府 2050 淨零轉型目標，賴清德總統於 114 年 10 月 30 日國家氣候變遷對策委員會裁示：「近零碳建築推動須從示範推廣，提升為國家核心戰略，以目標導向全面推動。」各縣市政府為地方永續發展及建築轉型之關鍵推手，實為最具代表性之行動主體。
- 三、 本會將於 2026 年 9 月 1 日至 4 日假台北世貿一館舉辦「2026 Build for NEXTGEN 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，由內政部建築研究所及行政院公共工程委員會指導，TIBA 與 APIGBA 共同主辦。展覽主題涵蓋智慧建築、低碳技術、AI 應用及智慧建材創新，為





亞太地區最具代表性的智慧建築展會。

- 四、本展將設立「六都智慧城市專區」，依需求免費提供二至四個展位，展示貴府於智慧建築、公共建設及淨零社區推動成果，並同步舉辦「城市智慧建築策略論壇」，邀請貴府首長或代表發表城市經驗，促進跨域交流。
- 五、敬邀 貴府除派員參展外，亦可率領建管處、都發局、工務局及地方產學單位組團參觀展會，了解國際最新技術與解決方案。展覽期間，主辦單位將提供導覽服務及B2B交流媒合機會。
- 六、展覽將同步展示行政院公共工程委員會金質獎、內政部優良智慧建築獎、2025 APIGBA AWARD及2026 TIBA AWARD得獎作品，預期吸引國內外產官學研超過3萬人次參與，為貴府推廣城市形象與政策成果之最佳平台。
- 七、敬邀 貴府惠予支持與參與，並惠請指定聯絡窗口，以利後續展區規劃及活動安排。

正本：臺北市政府秘書處、高雄市政府秘書處、新北市政府秘書處、臺中市政府秘書處、臺南市政府秘書處、桃園市政府秘書處

副本：社團法人台灣智慧建築協會(TIBA)、亞太地區智慧綠建築聯盟(APIGBA)

理事長溫琇玲



主題：

主題館

智慧建材

智慧建筑

智慧機電與工程

AI解決方案

金質獎專區

六都專區

接待

ANSWER

334 335 336 340

100

333 335 337 339

234 235 236 237 238 239 240

Page 10

233 235 237 239

音序 5 138 140

→

133 135 137

100

1

2026
**Build for
NEXGEN**

國際永續智慧建築暨智慧建材展
「智慧、永續、新世代」

TWTC 台北世貿
2026/09/01(二)-04(五)

指導單位：



行政院公共工程委員會

Public Construction Commission Executive Yuan



中華民國
內政部建築研究所

Architecture and Building Research Institute
Ministry Of The Interior R.O.C. (TAWAN)

主辦單位：



APIGBA
Asia Pacific Intelligent
Green Building Alliance



杜慶元人
台灣智慧建築協會
Taiwan Intelligent Building Association

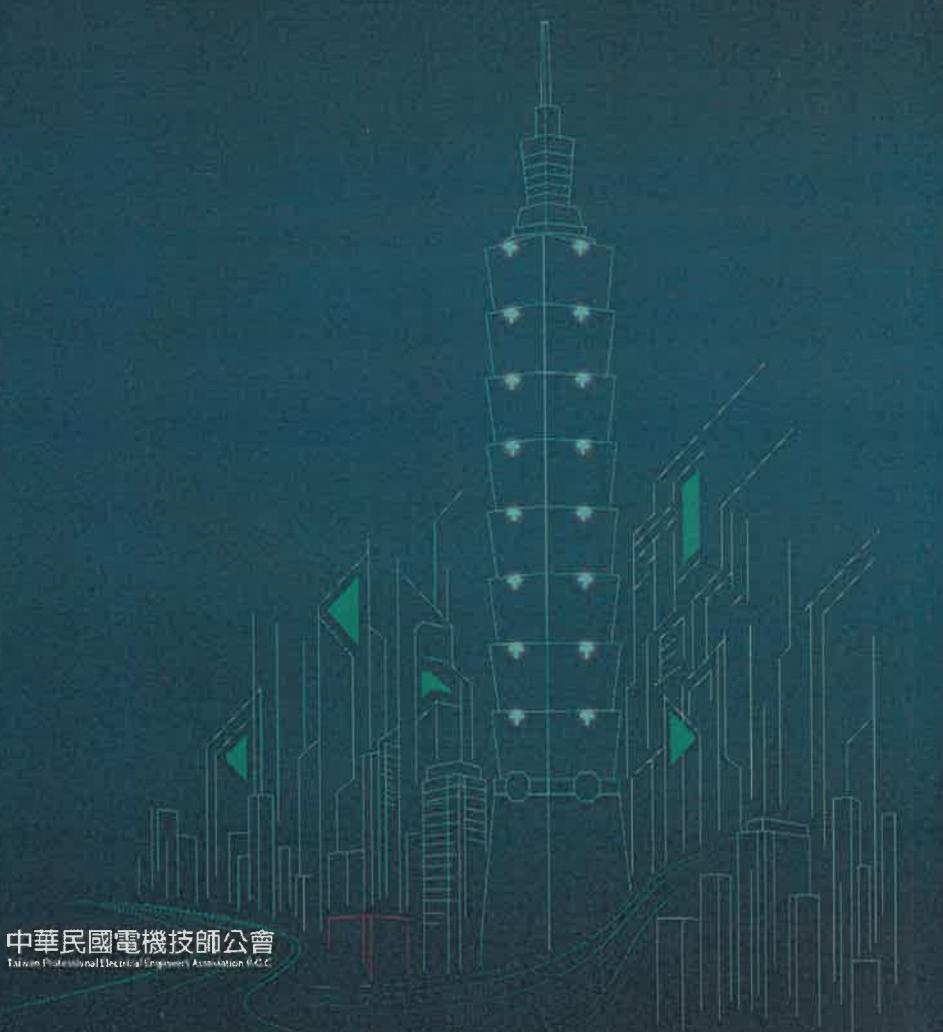
共同主辦單位：



中華民國全國建築師公會
National Architects Association R.O.C.



中華民國電機技師公會
Taiwan Professional Electrical Engineers Association R.O.C.



業界領袖推薦

<https://apigba.org/>



王榮進
Wang Rong-Jing

中華民國內政部建築研究所
Architecture and Building Research
Institute, Ministry of Interior, R.O.C.
所長 Director-General

以政策引領永續未來，共創智慧建築新世代

近年，全球面臨氣候變遷與數位轉型雙重挑戰，建築產業正邁入智慧化與永續化的新里程。內政部建築研究所長期致力於推動智慧建築及智慧建材的研究與應用，積極引導我國建築邁向低碳、數位與人本的永續發展。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」將於2026年9月1日至4日於台北世貿一館盛大登場，本展以「智慧、永續、新世代」為核心主題，集結國內外物聯網、能源科技與智慧建材的創新成果，展現我國建築科技與永續政策的具體實踐。

本展不僅匯聚國內外產官學研專家，亦結合內政部主辦的「優良智慧建築獎」及「智慧建築標準」制度，形成從政策推動、技術創新到實務應用的完整鏈結。誠摯邀請產業界、學術界與政府夥伴共同參與，攜手打造兼具安全 x 高效 x 永續 x 以人為本的智慧建築新世代，為我國建築產業開創嶄新的國際舞台。

Copyright 2025



The Smart & Sustainable
Building Expo



溫琇玲
Wen Show-ling

社團法人台灣智慧建築協會
Taiwan Intelligent Building Association
理事長 President

以智慧建築連結亞太，共創永續新未來

在全球面臨氣候變遷與數位轉型的浪潮中，智慧建築已成為引領城市永續發展的關鍵核心。台灣智慧建築協會長期推動智慧建築與智慧建材的發展，致力於整合政策、技術與產業力量，促進建築邁向智慧化、低碳化與永續化。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」將於2026年9月1日至4日於台北世貿一館盛大登場。這是亞太地區唯一、也是首創以智慧建築與智慧建材為主題的國際展會。本展將匯聚內政部所評選之「優良智慧建築獎」作品、通過「智慧建材標準」的業者，以及來自亞太各國智慧綠建築聯盟（APIGBA）的會員與代表，共同展示最新成果與趨勢。

同時，我們也邀請台灣產官學研各界菁英齊聚一堂，共同見證盛大的開幕典禮與高峰論壇。這將是一場凝聚產業能量、促進國際交流的年度盛會。

誠摯邀請各界蒞臨參展並蒞臨參觀，攜手打造智慧 x 永續 x 新世代的建築未來，讓智慧建築成為連結亞太、邁向永續未來的共同語言。



The Smart & Sustainable
Building Expo



崔懋森
Tsui Miao-Shen

中華民國全國建築師公會
Taiwan Architecture and Building Center
理事長 President



The Smart & Sustainable
Building Expo

以建築專業引領智慧未來，共創永續城市新風貌

面對全球氣候變遷與城市永續發展的挑戰，建築師扮演著引領社會空間創新與環境改善的重要角色。智慧建築的推動，不僅展現科技整合的能量，更代表設計專業對人本安全與永續價值的實踐。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」將於2026年9月1日至4日於台北世貿一館盛大舉行。本展以「智慧、永續、新世代」為主題，集結國內外智慧建築、能源科技與智慧建材等創新成果，呈現建築產業數位化與低碳化的前瞻發展。

本展同時匯聚亞太地區智慧建築聯盟（APIGBA）各國代表及優良智慧建築獎案例，展示最具代表性的國際趨勢與實務成果。這是一次難得的產官學研交流契機，也是一場建築師探索未來設計方向的重要平台。

誠摯邀請全國建築師同道蒞臨參觀，共同見證智慧建築的最新發展，攜手打造安全 x 高效 x 永續 x 以人為本的城市新風貌。



業界領袖推薦

<https://apigba.org/>



2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

周光宙
Chou Kuang-Chou

台灣綠建築發展協會
TAIWAN GREEN BUILDING COUNCIL
理事長 President



低碳永續，創新驅動未來

在全球氣候變遷的急迫趨勢下，以及數位科技的快速驅動下，建築業正處於轉型的關鍵時刻。我們的首要任務是推動建築實現低碳永續。本展覽正是基於此趨勢，以「智慧建築 — 創新驅動未來」為主題，提供實現目標的全面解決方案。透過設計優化、能源智慧化以及資源高效應用，我們得以全面提升居住與生活品質，並加速智慧建築落地。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」不僅是國內外物聯網、能源科技、智慧建材等最新解決方案的集結地，更是一個不可多得的國際知識與標準平台。展會提供與APIGBA認證接軌互認的機會，並展示了台灣自有的智慧建材標準。此外，透過國際智慧建築高峰會、沙龍對談與B2B媒合，更能促進跨域交流與產業鏈整合，並獲得中央與地方政府首長蒞臨的政策連結與高層曝光。

誠摯邀請所有先進共同參與，把握此良機，共同打造安全 × 高效 × 永續 × 以人為本的理想空間，實踐我們對下一代環境的專業承諾。

Copyright 2025



2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

黃郁明
Huang Yu-Ming

中華民國電機技師公會
Taiwan Professional Electrical Engineers
Association R.O.C
理事長 President



智慧機電，引領永續新世代

面對全球氣候變遷與數位科技的驅動趨勢，智慧建築已成為城市發展的核心。我們的專業，即是實現「能源智慧化」與「資源高效應用」的基石。本次展會以「智慧、永續、新世代」為願景，並專設「智慧機電與工程」主題區，正是電機技師展現實力、推動建築邁向數位化與低碳永續的國際級平台。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」集結了國內外物聯網、能源科技等最新解決方案，並提供多項因應對當前挑戰：透過國際智慧建築高峰會促進跨域交流與產業鏈整合；連結APIGBA認證標準。同時，展會獲得政策高度重視，為我們創造高層曝光與政策連結。我們得以共同打造出安全 × 高效 × 永續 × 以人為本的理想空間。

誠摯邀請所有先進共襄盛舉，為「為下一代建築而生」(Build for NextGen) 的使命貢獻專業！



2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

宋良政
Song Liang-Zheng

富邦建設股份有限公司
Fubon Land Development
董事長兼總經理
Chairman and General Manager



理想空間實踐：安全高效永續的未來居住

在全球氣候變遷、人口集中以及數位科技驅動的三重壓力下，智慧建築已不再是選項，而是驅動未來城市發展的核心。我們必須推動建築業全面邁向數位化、智慧化、低碳永續，以應對這股不可逆的國際趨勢。

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」是連結全球脈動的國際級平台。它展示了產業如何透過設計優化、能源智慧化以及資源高效應用，全面提升居住與生活品質。展覽內容涵蓋了智慧商辦、智慧醫療、智慧住宅等多個國際熱門領域，集結了國內外物聯網、能源科技與智慧建材等領域的最新解決方案。

尤其重要的是，展會匯聚了亞太智慧建築及科技生態系資源，獲得亞太超過 10 個國家的協會組織支持。這為我們提供了一個絕佳機會，能夠擴強品牌國際能見度、對接國內外市場買家，並在國際舞台展示技術實力，創造真實的跨國合作與商機。

業界領袖推薦

<https://apigba.org/>



顏家鈺

Yen Jia-Yush

台灣智慧淨零建築產業聯盟
Taiwan Intelligent Zero Carbon Building
Alliance
理事長 President

2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

淨零時代必讀，邁向低碳永續

全球正處於一場由氣候變遷與數位科技驅動的歷史性轉捩點。建築業必須加速邁向數位化、智慧化、低碳永續，才能確保未來的競爭力。邀請您抓住這場轉型戰略高地！

「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」聚焦於實現低碳目標的關鍵路徑：即透過設計優化、能源智慧化以及資源高效應用。展覽內容集結了國內外物聯網、能源科技、智慧建材等領域的最新解決方案，尤其涵蓋了對能耗管理至關重要的智慧機電與工程主題。您將能見到眾多提升建築能效的核心技術和解決方案。

此外，展會期間將同步舉辦 TIBA AWARD 及內政部優良智慧建築獎相關活動，為參展企業創造高層曝光 + 政策鏈結 + 實質合作機會。誠摯邀請您於2026年9月1日至4日蒞臨 TWTC台北世貿，共同站在亞洲轉型的前沿，實現為下一代建築而生的宏偉承諾。

Copyright 2025



黎淑婷

Lee Shwu-Ting

逢甲大學
Feng Chia University
副校長 | 教授兼院長
Vice President - Professor and Dean

2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

智慧永續建築驅動學術與產業創新

面對氣候變遷與數位科技的快速推動，智慧建築已成為城市永續與教育環境轉型的重要關鍵。「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」以「智慧、永續、新世代」為主軸，提供建築數位化與低碳發展的國際交流平台。

對學研界而言，展會匯聚物聯網、能源科技與智慧建材的最新成果，並透過國際論壇協助師生掌握趨勢，進一步將研究導入智慧校園與智慧生活等應用領域。對產業而言，「2026 Build for NextGen」由 TIBA 與 APIGBA 主導，整合亞太科技資源，協助企業展示技術、拓展市場並提升國際能見度，並結合內政部「優良智慧建築獎」，創造政策與產業深度合作的契機。

誠摯邀請各位於 2026 年 9 月 1 日至 4 日蒞臨台北世貿一館 A 區，共同推動智慧建築的發展，為下一代打造更永續、更具前瞻性的環境。



張芳民

Chang Fang-Min

智慧化居住空間產業聯盟
Intelligent Living Space Alliance
會長 President

2026
Build for
NEXTGEN
The Smart & Sustainable
Building Expo

智慧永續居住空間新時代

當前，應對全球氣候變遷的挑戰與數位科技的快速驅動，已使智慧建築成為全球城市發展與轉型的核心要務。尤其針對居住空間領域，我們必須加速實踐低碳永續，並將全面提升居住與生活品質視為首要目標。

鄭重向各位推薦由 TIBA 及 APIGBA 領銜策辦的「2026 Build for NextGen 國際永續智慧建築暨智慧建材展」，堅守「智慧、永續、新世代」的核心願景，主題聚焦於智慧住宅等多元項目，展示如何透過設計優化、能源智慧化，協助我們共同打造安全、高效、永續、以人為本的理想生活空間。

本次展覽兼具技術展示與國際商貿功能，獲亞太 10 餘國協會支持，透過高峰論壇與 B2B 爐合，助企業拓展國內外市場並提升國際能見度。誠邀新世代居住空間夥伴，於 2026 年 9 月 1 日至 4 日蒞臨台北世貿一館 A 區，共同引領智慧居住新時代。

品牌與展覽願景

<https://apigba.org/>

Build for NextGen

為下一代建築而生，連結 智慧 與 永續

“由TIBA/APIGBA 領銜策辦，
集結亞太智慧建築及科技生態系資源，
打造一個以「智慧、永續、新世代」
為核心的國際級智慧建築展會平台”

Smart

智慧

Sustainable

永續

NexGen

新世代

「智慧建築」主軸 – 創新驅動新世代

- ✓ 在全球氣候變遷、人口集中與數位科技驅動下，智慧建築正成為城市發展的核心。透過 **設計優化、能源智慧化、資源高效應用**，全面提升居住與生活品質，推動建築邁向**數位化、智慧化、低碳永續**。
- ✓ 本次展覽以 「**智慧建築 — 創新驅動未來**」 為主題，集結國內外物聯網、能源科技、智慧建材等領域解決方案，展示最新應用與發展趨勢。
- ✓ 除了多元主題展區，亦舉辦 **國際高峰論壇、沙龍對談、案例分享、B2B媒合**，促進跨域交流與產業鏈整合，加速智慧建築落地，打造 **安全 × 高效 × 永續 × 以人為本** 的理想空間。

亞太智慧建築領導品牌 - 精彩絕倫

<https://apigba.org/>



擴強品牌國際能見度

International Visibility Enhancement

在國際舞台展示技術實力



對接國內外市場買家

Overseas Business Development

打造跨國合作與商機媒合



連結國際認證標準

Global Certification Connection

與APIGBA認證接軌互認



打造智慧建築生態系

Smart Building Ecosystems Establishment

整合業主、廠商、顧問、政策

TIBA AWARD – 最強智慧建築案例卡司

<https://apigba.org/>



1. 設計類獎(Design Award)
2. 營運類獎(Performance Award)
3. 既有建築改造類獎(Renovation Award)
4. 系統產品類獎(System Award)



亞太地區智慧建築聯盟 - 各國眾星雲集

<https://apigba.org/>

APIGBA (亞太地區智慧綠建築聯盟) 不僅是學術與技術交流平台，更是參展商開拓國際市場的最佳夥伴

- ✓ 國際曝光：來自亞太超過 10 個國家的協會組織支持
- ✓ 跨國合作：直接鏈結各國建築師協會與開發商
- ✓ 政策背書：獲得各國政府與標準機構的信任
- ✓ 實際業務：專屬媒合會與參訪團，創造真實商機



內政部優良智慧建築獎 - 國家領銜主導

<https://apigba.org/>

- ✓ 由內政部主辦，推廣智慧建築，提升建築數位化與智慧化水準。
- ✓ 歷屆頒獎典禮均由部會首長與官員蒞臨，顯示政策高度重視。
- ✓ 展會期間，中央與地方政府首長、產業領袖將參訪展區。
- ✓ 為參展企業創造高層曝光 + 政策鏈結 + 實質合作機會。



台灣智慧建材 - 全台最新解決方案展示

<https://apigba.org/>



智慧建材標章是台灣自有的智慧建材認證制度，代表產品符合國際與在地規範，為建築師、開發商提供「**可信賴的產品清單**」，降低採購風險

截至 2025 年：

- ✓ **36+家廠商**, **74+產品**已獲標章
- ✓ 應用於**50+** 智慧建築專案
- ✓ 為亞洲首個與國際認證互認的智慧建材標準

國際智慧建築高峰會 - 重磅精彩內容

<https://apigba.org/>



展區業主參訪團專屬導覽 - 多國商機對接

<https://apigba.org/>

國際建築師團體、開發商專屬導覽行程 | 專屬解說，快速掌握解決方案 | 促進國際間的技術合作與投資交流



業主需求規劃媒合 - 客製化需求對接

<https://apigba.org/>

1. 會前需求蒐集（問卷 + 線上平台） → ✓ **需求出發**
2. 精準配對（依產業類別 / ESG需求 / 技術領域） → ✓ **精準媒合**
3. 展中一對一會談（專屬媒合區） → ✓ **創造合作**



展覽簡介

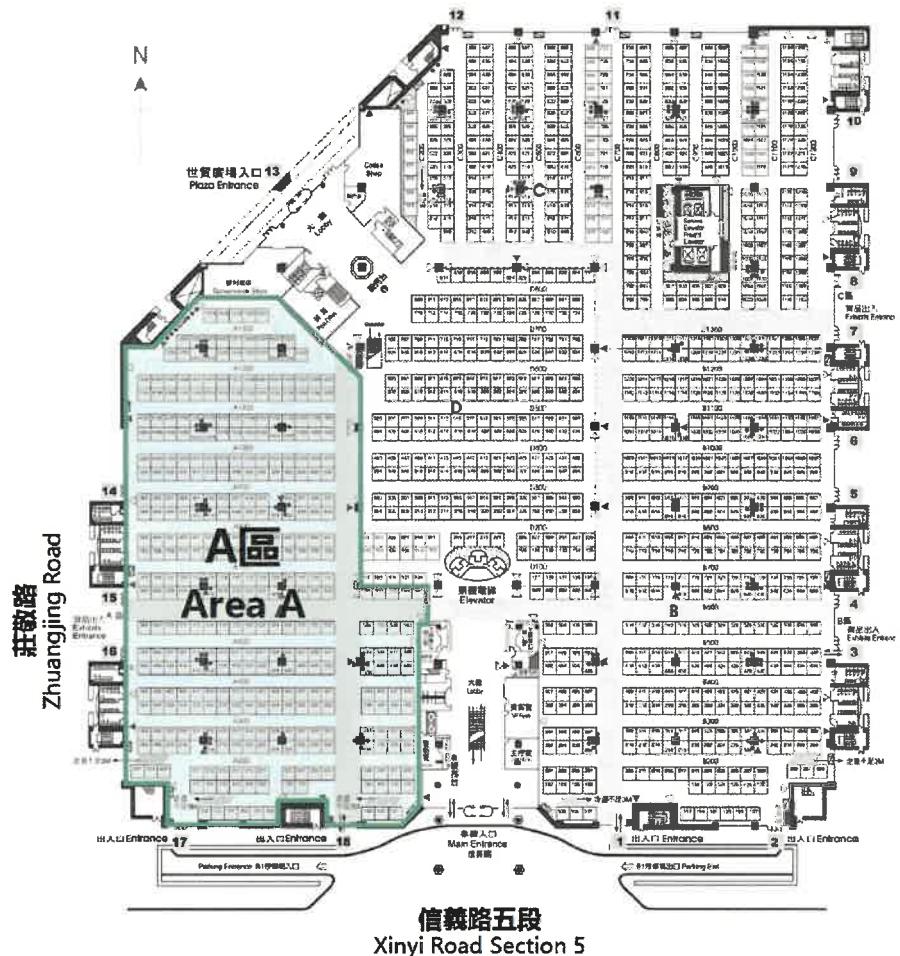
<https://apigba.org/>

Date 時間 : 2026年9月1日~9月4日
1-4 Sep. 2026

Location 地點 : 台北世貿一館A區
Taipei World Trade Center (Area A)

Scale 規模 : 378 Booths

Theme 主題 : 智慧商辦 Smart Office building
智慧醫療 Smart Healthcare
智慧校園 Smart Campus
智慧住宅 Smart Residential
智慧建材 Intelligent Building Materials
智慧機電與工程 Smart Engineering
智慧建築及AI解決方案
Smart Building & AI Solutions



參展方案

攤位 Vender	參展費 Participation Fees	早鳥價 Early Bird Price (~2025/12/31)
價格 / 每格 Price / Per one	淨地 Raw Space \$ 80,000	淨地 Raw Space \$ 77,000

- ◆ 單位 : 新台幣(元) Unit : NTD
- ◆ 使用範圍 : 300cm*300cm/格
- ◆ 一次下訂15格以上，享主題館及95折優惠
- ◆ 已取得智慧建材標章、APIGBA Awards 及TIBA Awards者，皆可享折扣
- ◆ 早鳥價須於2025/12/31前完成總價20% 的訂金匯款，並於2026/03/31前完成剩餘款項匯款
- ◆ 本展會僅提供淨地，主辦單位另推薦廠商提供標準攤位服務
- ◆ 以上價格皆為未稅價

2026 Build for **NEXTGEN**

國際永續智慧建築暨智慧建材展

聯絡專線: 02 2752 8072

Email: nextgen@tiba.org.tw

TWTC 台北世貿

2026/09/01(二)-04(五)

指導單位 :



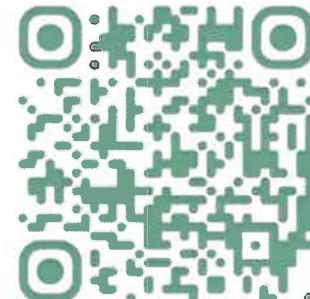
主辦單位 :



共同主辦單位 :



中華民國電機技師公會
Taiwan Professional Electrical Engineers Association R.O.C.



掃描下載報名表

